

ランチョンセミナー

参加費無料！お弁当・ドリンク付

3/21 (木) 12:05~12:45開催

Mission1

参加チケットを入手！

3/21 (木) 朝8:30~

展示会場 (2号館1F) にて配布

Mission2

チケットを持って各会場へ！

最新の技術情報入手！

オックスフォード・インストゥルメンツ(株)

C会場 (2号館6階2604)

「CMOS:new detector technology for EBSD」(森田博文)

(株)TSLソリューションズ

D会場 (2号館6階2605)

「高速型EBSD検出器(Velocity)の特性と材料組織解析への適用例の紹介」(鈴木清一)

(株)日立ハイテクノロジーズ

H会場 (2号館7階2704)

「組成・組織・In-Situ観察はここまできた。日立FE-SEM、SU7000」(立花繁明)

ヴァーダー・サイエンティフィック(株)

I会場 (2号館7階2705)

「粉末冶金の発展に不可欠な周辺技術の御紹介」(高辻 博史)

NISSHAエフアイエス(株)

L会場 (2号館8階2804)

「ppbレベルでの鋼材中水素測定について」

※金属学会、または鉄鋼協会の大会参加証(ネームカード)をご提示下さい。

※ご希望のセミナーチケットをお渡しいたします。なお、満席になり次第締め切ります。

※満席の場合は、セミナーチケットをお持ちでない方の入場はお断りいたします。

※ランチョンセミナーは同業者様等のご入場(セミナーチケットをお持ちの場合でも)をお断りする場合がございます。